

4N65

主要参数 MAIN CHARACTERISTICS

ID	4.0 A
V _{DSS}	650 V
R _{dson} (V _{gs} =10V)	2.5 Ω
Q _g	9nC

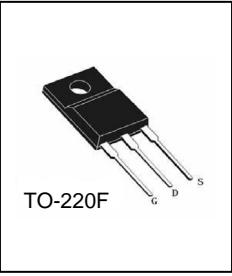
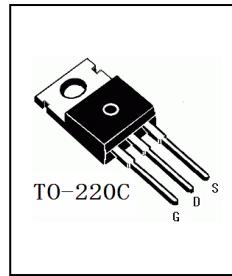
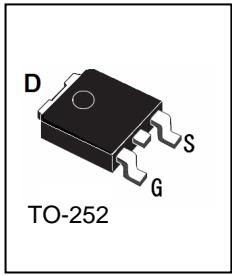
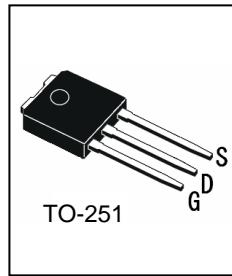
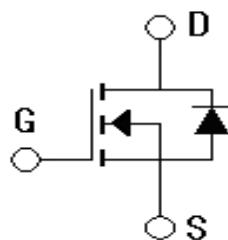
用途

- 高频开关电源
 - 电子镇流器
 - UPS 电源
- APPLICATIONS**
- High frequency switching mode power supply
 - Electronic ballast
 - UPS

产品特性

- 低栅极电荷
 - 低 C_{rss} (典型值 12pF)
 - 开关速度快
 - 产品全部经过雪崩测试
 - 高抗 dv/dt 能力
 - RoHS 产品
- FEATURES**
- Low gate charge
 - Low C_{rss} (typical 12pF)
 - Fast switching
 - 100% avalanche tested
 - Improved dv/dt capability
 - RoHS product

封装 Package



产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称 (含量要求)	有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	≤0.1%	≤0.1%	≤0.01%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%
引线框	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○
管芯	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○
焊料	×	○	○	○	○	○
说明	○：表示该元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的限量要求以下。 ×：表示该元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。 目前产品的焊料中含有铅 (Pb) 成分，但属于欧盟 RoHS 指令豁免范围。					

绝对最大额定值 ABSOLUTE RATINGS (Tc=25°C)

项 目 Parameter	符 号 Symbol	数 值 Value			单 位 Unit
		4N65VC/RC	4N65CC	4N65FC	
最高漏极—源极直流电压 Drain-Source Voltage	V _{DSS}	650			V
连续漏极电流 Drain Current -continuous	I _D T=25°C T=100°C	4.0		4.0*	A
		2.5		2.5*	A
最大脉冲漏极电流 (注 1) Drain Current - pulse (note 1)	I _{DM}	16		16*	A
最高栅源电压 Gate-Source Voltage	V _{GSS}	±30			V
单脉冲雪崩能量 (注 2) Single Pulsed Avalanche Energy note 2)	E _{AS}	256			mJ
雪崩电流 (注 1) Avalanche Current (note 1)	I _{AR}	4.0			A
重复雪崩能量 (注 1) Repetitive Avalanche Current (note 1)	E _{AR}	11.0			mJ
二极管反向恢复最大电压变化 速率 (注 3) Peak Diode Recovery dv/dt (note 3)	dv/dt	5.5			V/ns
耗散功率 Power Dissipation	P _D T _C =25°C -Derate above 25°C	51	100	33	W
		0.39	0.80	0.26	W/ °C
最高结温及存储温度 Operating and Storage Temperature Range	T _J , T _{STG}	-55~+150			°C
引线最高焊接温度 Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes	T _L	300			°C

*漏极电流由最高结温限制

*Drain current limited by maximum junction temperature

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

项 目 Parameter	符 号 Symbol	测试条件 Tests conditions	最 小 Min	典 型 Typ	最 大 Max	单 位 Units
关态特性 Off -Characteristics						
漏—源击穿电压 Drain-Source Voltage	BV_{DSS}	$I_D=250\mu A, V_{GS}=0V$	650	-	-	V
击穿电压温度特性 Breakdown Voltage Temperature Coefficient	$\Delta BV_{DSS}/\Delta T_J$	$I_D=250\mu A$, referenced to $25^\circ C$	-	0.65	-	V/ $^\circ C$
零栅压下漏极漏电流 Zero Gate Voltage Drain Current	I_{DSS}	$V_{DS}=650V, V_{GS}=0V, T_C=25^\circ C$	-	-	10	μA
		$V_{DS}=520V, T_C=125^\circ C$	-	-	100	μA
正向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, forward	I_{GSSF}	$V_{DS}=0V, V_{GS} = 30V$	-	-	100	nA
反向栅极体漏电流 Gate-body leakage current, reverse	I_{GSSR}	$V_{DS}=0V, V_{GS} = -30V$	-	-	-100	nA
通态特性 On-Characteristics						
阈值电压 Gate Threshold Voltage	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D=250\mu A$	2.0	-	4.0	V
静态导通电阻 Static Drain-Source On-Resistance	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS} = 10V, I_D=2A$	-	2.1	2.5	Ω
正向跨导 Forward Transconductance	g_{fs}	$V_{DS} = 40V, I_D=2A$ (note 4)	-	3.7	-	S
动态特性 Dynamic Characteristics						
输入电容 Input capacitance	C_{iss}	$V_{DS}=25V, V_{GS} = 0V, f=1.0MHz$	-	690	810	pF
输出电容 Output capacitance	C_{oss}		-	62	82	pF
反向传输电容 Reverse transfer capacitance	C_{rss}		-	12	17	pF

电特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

开关特性 Switching Characteristics							
延迟时间 Turn-On delay time	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=300V, I_D=4A, R_G=25\Omega$ (note 4, 5)	-	30	50	ns	
上升时间 Turn-On rise time	t_r		-	75	120	ns	
延迟时间 Turn-Off delay time	$t_{d(off)}$		-	60	150	ns	
下降时间 Turn-Off Fall time	t_f		-	55	120	ns	
栅极电荷总量 Total Gate Charge	Q_g	$V_{DS}=520V, I_D=4A$ $V_{GS}=10V$ (note 4, 5)	-	9	14	nC	
栅—源电荷 Gate-Source charge	Q_{gs}		-	2.9	-	nC	
栅—漏电荷 Gate-Drain charge	Q_{gd}		-	4.0	-	nC	
漏—源二极管特性及最大额定值 Drain-Source Diode Characteristics and Maximum Ratings							
正向最大连续电流 Maximum Continuous Drain -Source Diode Forward Current	I_S		-	-	4	A	
正向最大脉冲电流 Maximum Pulsed Drain-Source Diode Forward Current	I_{SM}		-	-	16	A	
正向压降 Drain-Source Diode Forward Voltage	V_{SD}	$V_{GS}=0V, I_S=4.0A$	-	-	1.4	V	
反向恢复时间 Reverse recovery time	t_{rr}	$V_{GS}=0V, I_S=4.0A$ $dI_F/dt=100A/\mu s$ (note 4)	-	330	-	ns	
反向恢复电荷 Reverse recovery charge	Q_{rr}		-	2.67	-	μC	

热特性 THERMAL CHARACTERISTIC

项 目 Parameter	符 号 Symbol	最大 Max			单 位 Unit
		4N65VC/RC	4N65CC	4N65FC	
结到管壳的热阻 Thermal Resistance, Junction to Case	$R_{th(j-c)}$	2.50	1.25	3.79	°C/W
结到环境的热阻 Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{th(j-A)}$	83	62.5	62.5	°C/W

注释:

- 1: 脉冲宽度由最高结温限制
- 2: $L=25mH, I_{AS}=4.0A, V_{DD}=50V, R_G=25\Omega$,起始结温 $T_J=25^\circ C$
- 3: $I_{SD} \leq 4.0A, di/dt \leq 200A/\mu s, VDD \leq BV_{DSS}$,起始结温 $T_J=25^\circ C$
- 4: 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$,占空比 $\leq 2\%$
- 5: 基本与工作温度无关

Notes:

- 1: Pulse width limited by maximum junction temperature
- 2: $L=25mH, I_{AS}=4.0A, V_{DD}=50V, R_G=25\Omega$,Starting $T_J=25^\circ C$
- 3: $I_{SD} \leq 4.0A, di/dt \leq 200A/\mu s, VDD \leq BV_{DSS}$, Starting $T_J=25^\circ C$
- 4: Pulse Test: Pulse Width $\leq 300\mu s$, Duty Cycle $\leq 2\%$
- 5: Essentially independent of operating temperature